

教育部產學連結合作育才平台執行辦公室-國立臺灣科技大學 實習需求調查

填表：2021 年 04 月 07 日

公司名稱	景碩科技股份有限公司		
基本資料	公司統編	70785139	
	公司地址	桃園市新屋區中華路 1245 號	
	公司網址	https://www.kinsus.com.tw/zh-TW/Home/index	
公司簡介	負責人	郭明棟	員工人數 5800
	成立時間	2010/09/11	資本額 45 億
	服務項目	主要從事 IC 封裝用之覆晶晶片尺寸級封裝載板(FCCSP ,Flip Chip-Chip Scale Package)、射頻模組封裝載板(RF modules)、系統級封裝(SIP, System in Package)、記憶體應用(Substrate for Memory)、類載板(SLP, Substrate-Like PCB)的研發製造與銷售。	
	福利制度	<ul style="list-style-type: none"> ● 年終獎金：視個人工作績效評核 ● 盈餘分紅：除年終獎金外，每年視營運狀況及個人績效享有盈餘分紅 ● 享有勞健保、團保、勞退金提撥。 ● 提供外縣市求職者住宿。 ● 年資特休假、生理假、陪产假、家庭照顧假等。 ● 旅遊補助及各項福利措施。例如：員工生日禮券、員工婚喪、生育、傷病住院補助、三節及勞動節禮卷、福委會特約商折扣消費等 ● 員工活動中心（健身房、桌球室、KTV、韻律教室、撞球臺、室內籃球場及羽球場） ● 複合式餐廳、7-11、水果吧及咖啡吧 ● 廠內設有員工汽車、機車停車場。 ● 廠內設有員工專屬幼兒園。 ● 駐廠醫生諮詢服務及員工健康檢查。 ● 廠內附有免費按摩服務。 	
實習期間/時間	期間：2021 年 09 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 時間：自上午 08 時 30 分至 下午 20 時 35 分		
是否提供高中職業界實習	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
實習簡介	實習地點	桃園市新屋區中華路 1245 號	
	實習內容	1. 製作工程圖與規劃，提供視覺準則，顯示產品與結構的技術資料，說明尺寸、材料與程序 2. 利用工程圖、概要圖，繪製設計元件 3. 運用電腦電子化繪製與儲存工程圖，以便瀏覽、印製、或直接設定至自動製造系統	
需求人數	5~10 名（請依不同的需求單位提供需求人數）		
實習生條件 (若有不同職位請分別說明)	專長領域 或 科系要求	資訊工程相關學系或其他相關系所	
	學歷要求	<input checked="" type="checkbox"/> 大學四年級 <input type="checkbox"/> 碩士 _____ 年級	
實習福利待遇	<input type="checkbox"/> 時薪 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 月薪 3,3900 元(不含月獎金)		

	<input type="checkbox"/> 勞保 <input type="checkbox"/> 健保 <input type="checkbox"/> 團保 <input type="checkbox"/> 平安險 <input type="checkbox"/> 意外險		
	<input type="checkbox"/> 供膳 <input type="checkbox"/> 供住宿或提供住宿補助 _____元/月。		
應徵方式	履歷資料		
	郵寄地址	桃園市新屋區中華路 1245 號	
	廠商聯絡人	彭成煜	聯絡電話 03-4871919*22312
	電子郵件	brianpeng@kinsus.com.tw	

教育部產學連結合作育才平台執行辦公室-國立臺灣科技大學

電話：(02)2730-1165

傳真：(02)2730-1038

Email：q514600@mail.ntust.edu.tw

地址：台北市基隆路四段 43 號

網址：<http://iucc-market.ntust.edu.tw/>